

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2026-011

转债代码：118048

转债简称：利扬转债

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及其他相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日